
技術詞彙

本技術詞彙表載有本招股章程中所用與本集團有關之用語。此等用語與涵義未必與業內慣常意思或用法相符。

「A/D」	指	模擬制式轉換至數碼制式
「CAD」	指	電腦輔助設計
「CCD」	指	電荷耦合器件
「CMOS」	指	互補金屬氧化物半導體
「數碼相機」	指	數碼相機
「DSLR」	指	數碼單鏡反光
「IC」	指	集成電路，為集結數個電晶體和電路於一片矽片上的半導體裝置
「LCD」	指	液晶體顯示
「金屬沖壓」	指	金屬片在模具零件若干部分沖壓的流程，用以改良成品的外觀
「MFP」	指	多功能周邊設備，即可兼有印刷、打印，掃描及傳真等功能的周邊設備
「ODM」	指	原設計生產，生產類型之一，由顧客提交基本設計，包括電路，而生產商負責周邊設計、零件採購以及產品生產，產品以客戶的品牌推廣和銷售
「OEM」	指	原設備生產，生產類型之一，由生產商按照客戶的規格，生產整個或部分產品，而產品以客戶的品牌推廣及銷售
「塑膠成型」	指	塑膠樹脂在高溫熔解，再注入模具製成膠模零部件的流程
「SLR」	指	單鏡反光
「SMT」	指	表面貼裝技術
「油漆噴塗」	指	以噴漆方式在塑膠或金屬零件模具表面上塗漆的流程
「VGA」	指	視像圖面陣列